

## 基板仕様

A社

片面版		○
両面版		○
多層版	リジッド	4~8層
	FPC	×
	メタルベース	×
材質	紙フェノール	×
	FR-4	○
	CEM-3	○
	低誘電率材料	×
	高Tg材	×
	パナソニック電工材 (R1705)	○
	パナソニック電工材 (R-1787 ECOOL)	×
	アルミ	×
材の厚み	mm	0.5/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 (0.5mm 2.0mm価格UP)
銅箔の厚み	μm	18/35/70
最小パターン幅/間隔		0.1/0.1 (18μ材)
インピーダンス制御		±10% 測定可能
最小ビア径/ランド径		φ0.25/0.55 φ0.3/06
レジスト色		白 緑 青 黒 (艶有)
シルク色		白 黄色 黒
表面処理		プリフラックス 鉛フリーレベラー 共晶レベラー 無電解金
面取り加工		端子メッキ部のみ 角度指定なし
外形寸法		最大480×480
特殊加工		対応無し
面付け		Vカット ルーター ミシン目
検査方法		フライングチェッカー AOI 目視
その他		ULマーク挿入